

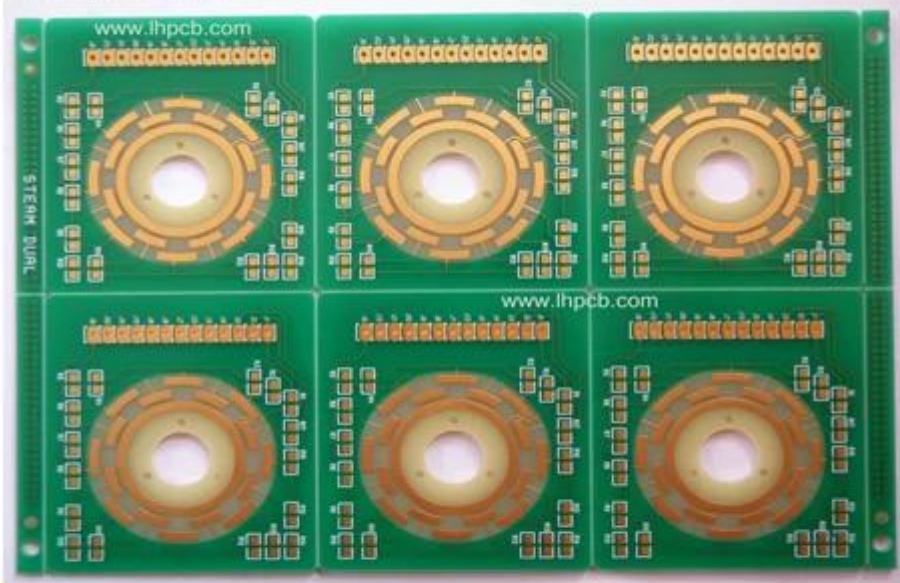
Agujeros de la placa de cobre mínimo .025 AVG,. 020 min. Los orificios no se pueden enchufar

• requisito especial: ENIG, grueso de oro duro: 4UM, impedancia: Tol: +/-7%, la desviación de la impedancia en la misma capa no debe exceder +/-2ohm, taladro trasero, girado 7 grados.

El paquete con la película transparente descolorida de la burbuja, 25 PC/bolso, puso el desecante en flanco, puso la tarjeta del indicador de la humedad en lado superior

Estructura de la capa

Lyr	Image	Foil	Ilame
COMP		0.5oz	Foil 1/2oz
			R-5670(G) 3313 RC54%
L2		0.5oz	
L3		0.5oz	R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF)
			R-5670(G) 1078 RC68%
			R-5670(G) 1035 RC70%
L4		0.5oz	
L5		0.5oz	R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF)
			R-5670(G) 1078 RC68%
			R-5670(G) 1035 RC70%
L6		0.5oz	
L7		0.5oz	R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF)
			R-5670(G) 1078 RC68%
			R-5670(G) 1035 RC70%
L8		0.5oz	
L9		2oz	R-5775(G) 0.140mm H/2 37"*49"(1078*2)(RTF)
			R-5670(G) 2116 RC54%
			R-5670(G) 2116 RC54%
			R-5670(G) 2116 RC54%
L10		2oz	
L11		0.5oz	R-5775(G) 0.140mm H/2 37"*49"(1078*2)(RTF)
			R-5670(G) 1035 RC70%
			R-5670(G) 1078 RC68%
L12		0.5oz	
L13		0.5oz	R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF)
			R-5670(G) 1035 RC70%
			R-5670(G) 1078 RC68%
L14		0.5oz	
L15		0.5oz	R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF)
			R-5670(G) 1035 RC70%
			R-5670(G) 1078 RC68%
L16		0.5oz	
L17		0.5oz	R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF)
			R-5670(G) 3313 RC54%
SOLD		0.5oz	Foil 1/2oz



www.o-leading.com



www.o-leading.com



www.o-leading.com

[IDH PCB placa de circuito impreso, China PCB fabricación](#)